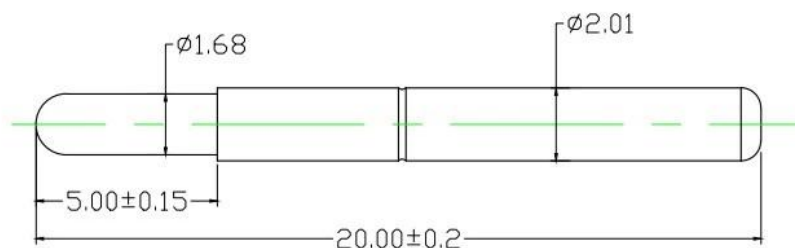


Especificações de produção

Número de item	SF-P125-J
Tom	1,90mm
Tamanho do furo de montagem	Placa de pressão: 1,35 Placa de fibra de vidro: 1,40 mm
Curso completo	4,5 mm
Força da primavera	180±20%gf@carga4,5mm
Raço atual	3A
Corrente resistência	≤50mΩ
Quantidade mínima	100 PCS
Pagamento	T/T
Prazo de entrega	5-10 dias após receber o pagamento

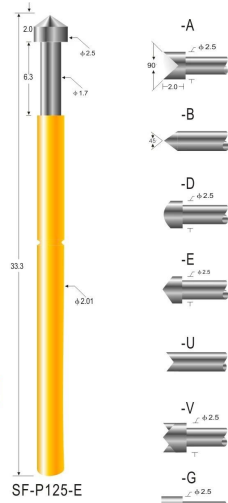
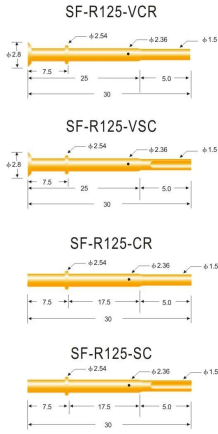
produtos Fotos



Materials(Plated) (材質與鍍層):
 Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Ni Plated
 Spring(彈弓) : SUS (不銹鋼線) , /

Specifications (技術要求):
 Full Stroke(滿行程) : 4.5mm
 Spring Force(彈力) : 180±20%gf@ load 4.5mm

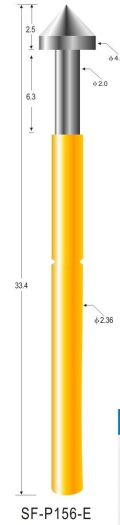
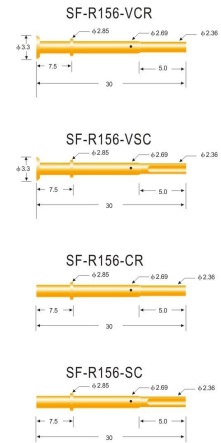
					名称:		胜峰科技	
					SF-P125-J (L20)		说明:	
							1. 所有尺寸单位为mm	
							2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行	
设计	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	视图	质量	比例
校对			标准		S	A		1:1
审核			制图	RSS				图纸编号:
工艺			日期	2020-09-24	共	1	页	第 1 页



Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.40mm(.0945") 电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger: Be Cu, Rh plated; Barrel: Brass, Gold plated; Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式): Crimp: R125-VCR, R125-CR Solder cup: R125-VSC, R125-SC

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)



Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.75mm(.1083") 电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger: Be Cu, Rh plated; Barrel: Brass, Gold plated; Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式): Crimp: R156-VCR, R156-CR Solder cup: R156-VSC, R156-SC

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)



Produção Fluxo



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing

Teste Equipamento

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Embalagem



Principal produtos

1. Pino carregado com mola (único) para PCB, TIC, teste FCT, etc;
2. Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconector;
3. Sondas duplas para testes de BGA e semicondutores;
4. Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com série QZ e VZ;
5. Sonda de alta corrente, sonda de interruptor, agulha de capacitância;
6. Terminal&receptáculo/soquete;
7. Outros componentes eletrônicos relacionados, travas Jig, POM e etc.

Seja o que for que você queira, entre em contato conosco sem hesitação e nós tentaremos o nosso melhor para atender às suas necessidades dentro da nossa capacidade.

Nosso serviço

1. Podemos responder à sua pergunta dentro de 24 horas úteis;
2. O design personalizado está disponível e o OEM é bem-vindo;
3. Podemos entregar os pinos da sonda aos nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Podemos fornecer o preço mais baixo com produtos de alta qualidade para nossos clientes.